

ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U

技术规格书

不推荐用于新设计
(NRND)



版本 2.4
乐鑫信息科技
版权 © 2023

关于本文档

本文档为用户提供 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 模组的技术规格。

文档版本

请至乐鑫官网 <https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/documents> 下载最新版本本文档。

修订历史

请至文档最后页查看[修订历史](#)。

文档变更通知

用户可以通过乐鑫官网订阅页面 www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。您需要更新订阅以接收有关新产品的文档通知。

证书下载

用户可以通过乐鑫官网证书下载页面 www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

目录

1 概述	6
2 管脚定义	8
2.1 管脚布局	8
2.2 管脚定义	8
2.3 Strapping 管脚	10
3 功能描述	12
3.1 CPU 和内存	12
3.2 外部 Flash 和 SRAM	12
3.3 晶振	12
3.4 RTC 和低功耗管理	12
4 外设接口和传感器	13
5 电气特性	14
5.1 绝对最大额定值	14
5.2 建议工作条件	14
5.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
5.4 Wi-Fi 射频	15
5.5 低功耗蓝牙射频	16
5.5.1 接收器	16
5.5.2 发射器	16
6 电路原理图	17
7 外围原理图	19
8 模组尺寸	20
9 推荐 PCB 封装图形	22
10 外部天线连接器尺寸	24
11 产品处理	25
11.1 存储条件	25
11.2 静电放电 (ESD)	25
11.3 回流焊温度曲线	25
11.4 超声波振动	26
12 相关文档和资源	27
修订历史	28

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

表格

1	ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 对比表	6
2	ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格	6
3	管脚定义	8
4	Strapping 管脚	10
5	Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明	11
6	绝对最大额定值	14
7	建议工作条件	14
8	直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)	14
9	Wi-Fi 射频特性	15
10	低功耗蓝牙接收器特性	16
11	低功耗蓝牙发射器特性	16

插图

1	ESP32-WROOM-32D 管脚布局（顶视图）	8
2	Strapping 管脚的建立时间和保持时间	11
3	ESP32-WROOM-32D 电路原理图	17
4	ESP32-WROOM-32U 电路原理图	18
5	ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 外围原理图	19
6	ESP32-WROOM-32D 尺寸	20
7	ESP32-WROOM-32U 尺寸	21
8	ESP32-WROOM-32D PCB 封装图形	22
9	ESP32-WROOM-32U PCB 封装图形	23
10	ESP32-WROOM-32U 外部天线连接器尺寸图	24
11	回流焊温度曲线	25

1 概述

ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE MCU 模组，功能强大，用途广泛，可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务，例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。

与 ESP32-WROOM-32D 不同的是，ESP32-WROOM-32U 集成了一个外部天线连接器，尺寸图请见章节 10。本文档的内容适用于这两款模组，不同的地方会标示出来。表 1 列出了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 的规格对比。

表 1: ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 对比表

模组	ESP32-WROOM-32D	ESP32-WROOM-32U
芯片	ESP32-D0WD	ESP32-D0WD
SPI Flash	32 Mbit, 3.3 V	32 Mbit, 3.3 V
晶振	40 MHz	40 MHz
天线	板载 PCB 天线	外部天线连接器，需配套外部天线使用
模组尺寸(单位: mm)	18 × 25.5 × 3.1 (详见图 6)	18 × 19.2 × 3.2 (详见图 7)
电路原理图	详见图 3	详见图 4

ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 两款模组的核心是 ESP32-D0WD 芯片，该款芯片属于 ESP32 系列 *，具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到 240 MHz。用户可以切断 CPU 的电源，利用低功耗协处理器来不断地监测外设的状态变化或某些模拟量是否超出阈值。ESP32 还集成了丰富的外设，包括电容式触摸传感器、SD 卡接口、以太网接口、高速 SDIO/SPI、UART、I2S 和 I2C 等。

说明:

* 关于 ESP32 系列芯片的产品型号说明请参照文档 [《ESP32 技术规格书》](#)。

模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi，具有广泛的用途：Wi-Fi 支持极大范围的通信连接，也支持通过路由器直接连接互联网；而蓝牙可以让用户连接手机或者广播 Bluetooth LE Beacon 以便于信号检测。ESP32 芯片的睡眠电流小于 5 μA，使其适用于电池供电的可穿戴电子设备。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps，天线输出功率达到 20 dBm，可实现最大范围的无线通信。因此，这款模组具有行业领先的技术规格，在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。

ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS，还内置了带有硬件加速功能的 TLS 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级，方便用户在产品发布之后继续升级。

表 2 列出了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 共同的产品规格。

表 2: ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格

类别	项目	产品规格
证书	RF 认证	见 ESP32-WROOM-32D 证书 和 ESP32-WROOM-32U 证书
	Wi-Fi 认证	Wi-Fi Alliance
	蓝牙认证	BQB

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

类别	项目	产品规格
	环保认证	REACH/RoHS
测试	可靠性	HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD
Wi-Fi	协议	802.11 b/g/n (802.11n, 速度高达 150 Mbps)
		A-MPDU 和 A-MSDU 聚合, 支持 0.4 μ s 保护间隔
	工作信道中心频率范围	2412 ~ 2484 MHz
蓝牙	协议	符合 Bluetooth v4.2 BR/EDR 和 Bluetooth LE 标准
	射频	具有-97 dBm 灵敏度的 NZIF 接收器
		Class-1, Class-2 和 Class-3 发射器
		AFH
	音频	CVSD 和 SBC 音频
硬件	模组接口	SD 卡、UART、SPI、SDIO、I2C、LED PWM、电机 PWM、I2S、IR、脉冲计数器、GPIO、电容式触摸传感器、ADC、DAC、双线汽车接口 (TWAI [®]), 兼容 ISO11898-1 协议 (CAN 规范 2.0)
	集成晶振	40 MHz 晶振
	集成 SPI flash ¹	4 MB
	工作电压/供电电压	3.0 V ~ 3.6 V
	工作电流	平均: 80 mA
	供电电流	最小: 500 mA
	建议工作环境温度范围 ²	-40 °C ~ +85 °C
	潮湿敏感度等级 (MSL)	等级 3

注意:

1. 可另行定制配置 8 MB flash 或 16 MB flash 版本模组。
2. 可另行定制-40 °C ~ +105 °C 工作环境温度范围的高温版模组。高温版目前支持配置 4 MB flash。
3. 具体订购信息请参考[乐鑫产品选型工具](#)。

不推荐用于新设计 (NRND)

2 管脚定义

2.1 管脚布局

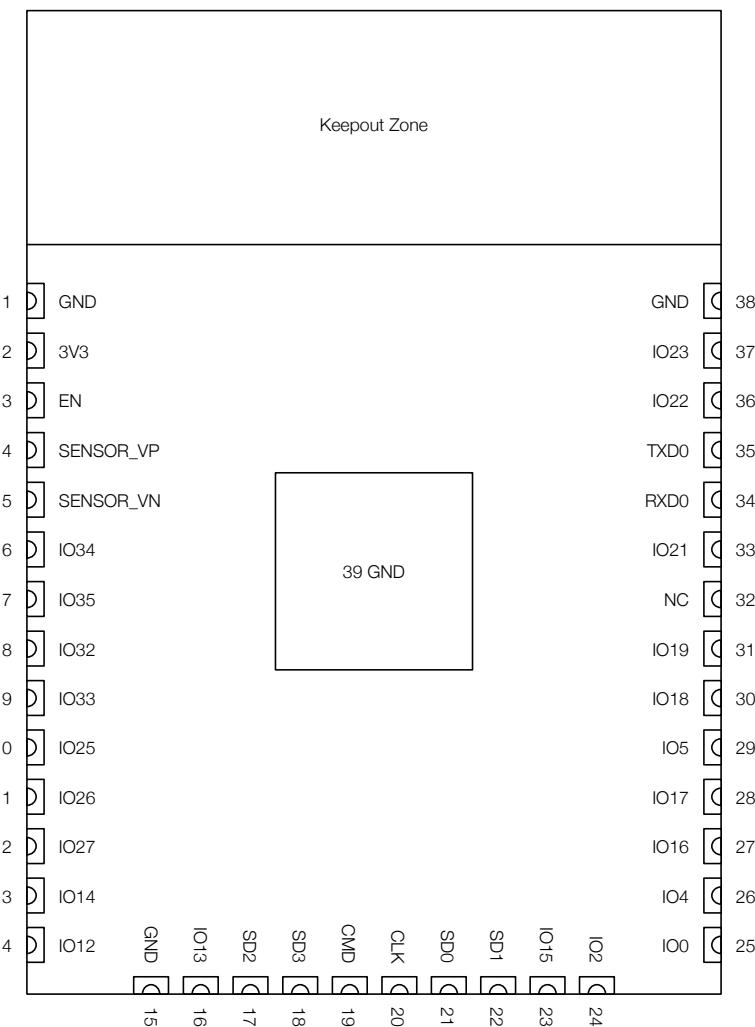


图 1: ESP32-WROOM-32D 管脚布局 (顶视图)

说明:

ESP32-WROOM-32U 没有禁止布线区 (keepout zone), 管脚布局和 ESP32-WROOM-32D 一样。

2.2 管脚定义

ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 有 38 个管脚, 具体描述参见表 3。

表 3: 管脚定义

名称	编号	类型	功能
GND	1	P	接地
3V3	2	P	供电

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

名称	编号	类型	功能
EN	3	I	使能模组, 高电平有效。
SENSOR_VP	4	I	GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0
SENSOR_VN	5	I	GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3
IO34	6	I	GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4
IO35	7	I	GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5
IO32	8	I/O	GPIO32, XTAL_32K_P (32.768 kHz 晶振输入), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
IO33	9	I/O	GPIO33, XTAL_32K_N (32.768 kHz 晶振输出), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
IO25	10	I/O	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
IO26	11	I/O	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
IO27	12	I/O	GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV
IO14	13	I/O	GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
IO12	14	I/O	GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
GND	15	P	接地
IO13	16	I/O	GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPIID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
SHD/SD2*	17	I/O	GPIO9, SD_DATA2, SPIHD, HS1_DATA2, U1RXD
SWP/SD3*	18	I/O	GPIO10, SD_DATA3, SPIWP, HS1_DATA3, U1TXD
SCS/CMD*	19	I/O	GPIO11, SD_CMD, SPICS0, HS1_CMD, U1RTS
SCK/CLK*	20	I/O	GPIO6, SD_CLK, SPICLK, HS1_CLK, U1CTS
SDO/SD0*	21	I/O	GPIO7, SD_DATA0, SPIQ, HS1_DATA0, U2RTS
SDI/SD1*	22	I/O	GPIO8, SD_DATA1, SPID, HS1_DATA1, U2CTS
IO15	23	I/O	GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3
IO2	24	I/O	GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0
IO0	25	I/O	GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK
IO4	26	I/O	GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER
IO16	27	I/O	GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT
IO17	28	I/O	GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180
IO5	29	I/O	GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK
IO18	30	I/O	GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7
IO19	31	I/O	GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXDO
NC	32	-	-
IO21	33	I/O	GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_EN
RXD0	34	I/O	GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2
TXD0	35	I/O	GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2
IO22	36	I/O	GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1
IO23	37	I/O	GPIO23, VSPIQ, HS1_STROBE
GND	38	P	接地

不推荐用于新设计 (NRND)

注意：

* 管脚 SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3, 和 SCS/CMD, 即 GPIO6 至 GPIO11 用于连接模组上集成的 SPI flash, 不建议用于其他功能。

2.3 Strapping 管脚

ESP32 共有 5 个 Strapping 管脚，可参考章节 6 电路原理图：

- MTDI
- GPIO0
- GPIO2
- MTDO
- GPIO5

软件可以读取寄存器 “GPIO_STRAPPING” 中这 5 个管脚 strapping 的值。

在芯片的系统复位（上电复位、RTC 看门狗复位、欠压复位）放开的过程中，Strapping 管脚对电平采样并存储到锁存器中，锁存为“0”或“1”，并一直保持到芯片掉电或关闭。

每一个 Strapping 管脚都会连接内部上拉/下拉。如果一个 Strapping 管脚没有外部连接或者连接的外部线路处于高阻抗状态，内部弱上拉/下拉将决定 Strapping 管脚输入电平的默认值。

为改变 Strapping 的值，用户可以应用外部下拉/上拉电阻，或者应用主机 MCU 的 GPIO 控制 ESP32 上电复位放开时的 Strapping 管脚电平。

复位放开后，Strapping 管脚和普通管脚功能相同。

配置 Strapping 管脚的详细启动模式请参阅表 4。

表 4: Strapping 管脚

内置 LDO (VDD_SDIO) 电压					
管脚	默认	3.3 V	1.8 V		
MTDI	下拉	0	1		
系统启动模式					
管脚	默认	SPI 启动模式	下载启动模式		
GPIO0	上拉	1	0		
GPIO2	下拉	无关项	0		
系统启动过程中，控制 UOTXD 打印					
管脚	默认	UOTXD 正常打印	UOTXD 上电不打印		
MTDO	上拉	1	0		
SDIO 从机信号输入输出时序					
管脚	默认	下降沿采样 下降沿输出	下降沿采样 上升沿输出	上升沿采样 下降沿输出	上升沿采样 上升沿输出
MTDO	上拉	0	0	1	1
GPIO5	上拉	0	1	0	1

说明:

- 固件可以通过配置一些寄存器比特位，在启动后改变“内置 LDO (VDD_SDIO) 电压”和“SDIO 从机信号输入输出时序”的设定。
- 因为模组内置了 3.3 V SPI flash，所以上电时不能将 MTDI 置 1。

图 2 显示了 CHIP_PU 上电前和上电后 Strapping 管脚的建立时间和保持时间。各参数说明如表 5 所示。

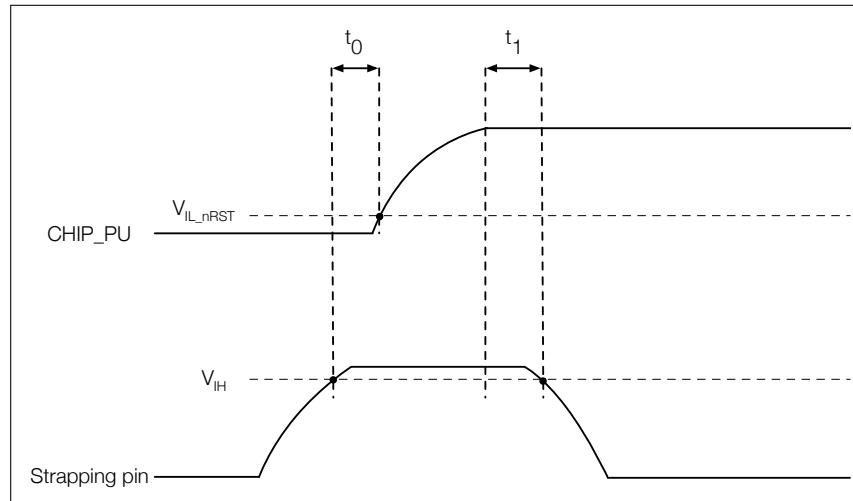


图 2: Strapping 管脚的建立时间和保持时间

表 5: Strapping 管脚的建立时间和保持时间的参数说明

参数	说明	最小值	单位
t_0	CHIP_PU 上电前的建立时间	0	ms
t_1	CHIP_PU 上电后的保持时间	1	ms

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

3 功能描述

本章描述了 ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 的各个模块和功能。

3.1 CPU 和内存

ESP32-D0WD 内置双核低功耗 Xtensa® 32-bit LX6 MCU。片上存储包括：

- 448 KB 的 ROM，用于程序启动和内核功能调用
- 用于数据和指令存储的 520 KB 片上 SRAM
- RTC 快速存储器，为 8 KB 的 SRAM，可以在 Deep-sleep 模式下 RTC 启动时用于数据存储以及被主 CPU 访问
- RTC 慢速存储器，为 8 KB 的 SRAM，可以在 Deep-sleep 模式下被协处理器访问
- 1 Kbit 的 eFuse，其中 256 bit 为系统专用（MAC 地址和芯片设置）；其余 768 bit 保留给用户程序，这些程序包括 flash 加密和芯片 ID

3.2 外部 Flash 和 SRAM

ESP32 支持多个外部 QSPI flash 和静态随机存储器 (SRAM)。详情可参考 [《ESP32 技术参考手册》](#) 中的 SPI 章节。ESP32 还支持基于 AES 的硬件加解密功能，从而保护开发者 flash 中的程序和数据。

ESP32 可通过高速缓存访问外部 QSPI flash 和 SRAM：

- 外部 flash 可以同时映射到 CPU 指令和只读数据空间。
 - 当映射到 CPU 指令空间时，一次最多可映射 11 MB + 248 KB。如果一次映射超过 3 MB + 248 KB，则 cache 性能可能由于 CPU 的推测性读取而降低。
 - 当映射到只读数据空间时，一次最多可以映射 4 MB。支持 8-bit、16-bit 和 32-bit 读取。
- 外部 SRAM 可映射到 CPU 数据空间。一次最多可映射 4 MB。支持 8-bit、16-bit 和 32-bit 访问。

ESP32-WROOM-32D 和 ESP32-WROOM-32U 集成了 4 MB 的 SPI flash，连接 ESP32 的管脚 GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10 和 GPIO11。这六个管脚不建议用于其他功能。

3.3 晶振

模组使用 40 MHz 晶振。

3.4 RTC 和低功耗管理

ESP32 采用了先进的电源管理技术，可以在不同的功耗模式之间切换。

关于 ESP32 在不同的功耗模式下的电流消耗，详见 [《ESP32 技术规格书》](#) 中章节“RTC 和低功耗管理”。

4 外设接口和传感器

详见 [《ESP32 技术规格书》](#) 中外设接口和传感器章节。

说明:

GPIO6-11 已用于连接模组上集成的 SPI flash，其它外设可以使用除 GPIO6-11 以外的任一 GPIO，详见章节 6 原理图。

5 电气特性

5.1 绝对最大额定值

超出绝对最大额定值表可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值，不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。建议工作条件请参考表 7。

表 6: 绝对最大额定值

符号	参数	最小值	最大值	单位
VDD33	供电电压	-0.3	3.6	V
I _{output} ¹	IO 输出总电流	-	1,100	mA
T _{store}	存储温度	-40	105	°C

- 模组的 IO 输出总电流的测试条件为 25 °C 环境温度, VDD3P3_RTC, VDD3P3_CPU, VDD_SDIO 三个电源域的管脚输出高电平且直接接地。此时模组在保持工作状态 24 小时后, 仍能正常工作。其中 VDD_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。
- 关于电源域请参考 [《ESP32 技术规格书》](#) 附录中表 IO_MUX。

5.2 建议工作条件

表 7: 建议工作条件

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VDD33	供电电压	3.0	3.3	3.6	V
I _{VDD}	外部电源的供电电流	0.5	-	-	A
T	工作环境温度	-40	-	85	°C

5.3 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

表 8: 直流电气特性 (3.3 V, 25 °C)

符号	参数		最小值	典型值	最大值	单位
C _{IN}	管脚电容		-	2	-	pF
V _{IH}	高电平输入电压	0.75×VDD ¹	-	VDD ¹ +0.3	V	
V _{IL}	低电平输入电压	-0.3	-	0.25×VDD ¹	V	
I _{IH}	高电平输入电流	-	-	50	nA	
I _{IL}	低电平输入电流	-	-	50	nA	
V _{OH}	高电平输出电压	0.8×VDD ¹	-	-	V	
V _{OL}	低电平输出电压	-	-	0.1×VDD ¹	V	
I _{OH}	高电平拉电流 (VDD ¹ = 3.3 V, V _{OH} >= 2.64 V, 管脚输出强度设为最大值)	VDD3P3_CPU 电源域 ^{1, 2}	-	40	-	mA
		VDD3P3_RTC 电源域 ^{1, 2}	-	40	-	mA
		VDD_SDIO 电源域 ^{1, 3}	-	20	-	mA
I _{OL}	低电平灌电流 (VDD ¹ = 3.3 V, V _{OL} = 0.495 V, 管脚输出强度设为最大值)	-	28	-	-	mA

不推荐用于新设计 (NRND)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
R_{PU}	上拉电阻	-	45	-	k Ω
R_{PD}	下拉电阻	-	45	-	k Ω
V_{IL_nRST}	CHIP_PU 关闭芯片的低电平输入电压	-	-	0.6	V

说明：

1. VDD 是 I/O 的供电电源。关于电源域请参考 [《ESP32 技术规格书》](#) 附录中表 IO_MUX。
2. VDD3P3_CPU 和 VDD3P3_RTC 电源域管脚的单个管脚的拉电流随管脚数量增加而减小，从约 40 mA 减小到约 29 mA。
3. VDD_SDIO 电源域的管脚不包括连接 flash 和/或 PSRAM 的管脚。

5.4 Wi-Fi 射频

表 9: Wi-Fi 射频特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作信道中心频率范围 ¹	-	2412	-	2484	MHz
输出阻抗 ²	-	-	见说明 2	-	Ω
输出功率 ³	11n, MCS7	12	13	14	dBm
	11b 模式	17.5	18.5	20	dBm
灵敏度	11b, 1 Mbps	-	-98	-	dBm
	11b, 11 Mbps	-	-89	-	dBm
	11g, 6 Mbps	-	-92	-	dBm
	11g, 54 Mbps	-	-74	-	dBm
	11n, HT20, MCS0	-	-91	-	dBm
	11n, HT20, MCS7	-	-71	-	dBm
	11n, HT40, MCS0	-	-89	-	dBm
	11n, HT40, MCS7	-	-69	-	dBm
邻道抑制	11g, 6 Mbps	-	31	-	dB
	11g, 54 Mbps	-	14	-	dB
	11n, HT20, MCS0	-	31	-	dB
	11n, HT20, MCS7	-	13	-	dB

1. 工作信道中心频率范围应符合国家或地区的规范标准。软件可以配置工作信道中心频率范围。
2. 使用外部天线的模组输出阻抗为 50 Ω ，不使用外部天线的模组可无需关注输出阻抗。
3. 根据产品或认证的要求，用户可以配置目标功率。

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

5.5 低功耗蓝牙射频

5.5.1 接收器

表 10: 低功耗蓝牙接收器特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度 @30.8% PER	-	-	-97	-	dBm
最大接收信号 @30.8% PER	-	0	-	-	dBm
共信道抑制比 C/I	-	-	+10	-	dB
邻道抑制比 C/I	$F = F_0 + 1 \text{ MHz}$	-	-5	-	dB
	$F = F_0 - 1 \text{ MHz}$	-	-5	-	dB
	$F = F_0 + 2 \text{ MHz}$	-	-25	-	dB
	$F = F_0 - 2 \text{ MHz}$	-	-35	-	dB
	$F = F_0 + 3 \text{ MHz}$	-	-25	-	dB
	$F = F_0 - 3 \text{ MHz}$	-	-45	-	dB
带外阻塞	30 MHz ~ 2000 MHz	-10	-	-	dBm
	2000 MHz ~ 2400 MHz	-27	-	-	dBm
	2500 MHz ~ 3000 MHz	-27	-	-	dBm
	3000 MHz ~ 12.5 GHz	-10	-	-	dBm
互调	-	-36	-	-	dBm

5.5.2 发射器

表 11: 低功耗蓝牙发射器特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
射频发射功率	-	-	0	-	dBm
增益控制步长	-	-	3	-	dBm
射频功率控制范围	-	-12	-	+9	dBm
邻道发射功率	$F = F_0 \pm 2 \text{ MHz}$	-	-52	-	dBm
	$F = F_0 \pm 3 \text{ MHz}$	-	-58	-	dBm
	$F = F_0 \pm > 3 \text{ MHz}$	-	-60	-	dBm
$\Delta f_{1\text{avg}}$	-	-	-	265	kHz
$\Delta f_{2\text{max}}$	-	247	-	-	kHz
$\Delta f_{2\text{avg}}/\Delta f_{1\text{avg}}$	-	-	-0.92	-	-
ICFT	-	-	-10	-	kHz
漂移速率	-	-	0.7	-	kHz/50 μs
偏移	-	-	2	-	kHz

不推荐用于新设计 (NRND)

6 电路原理图

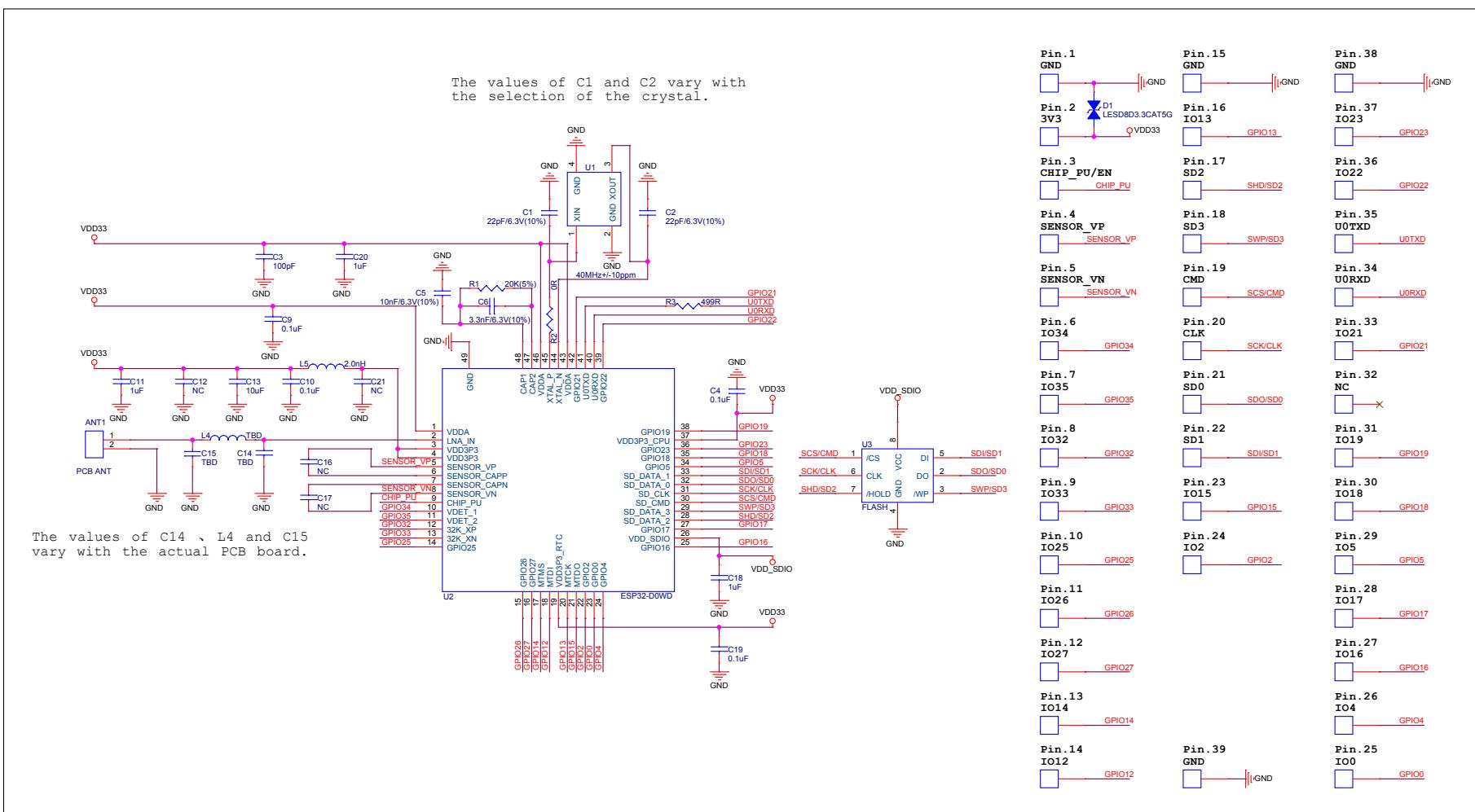


图 3: ESP32-WROOM-32D 电路原理图

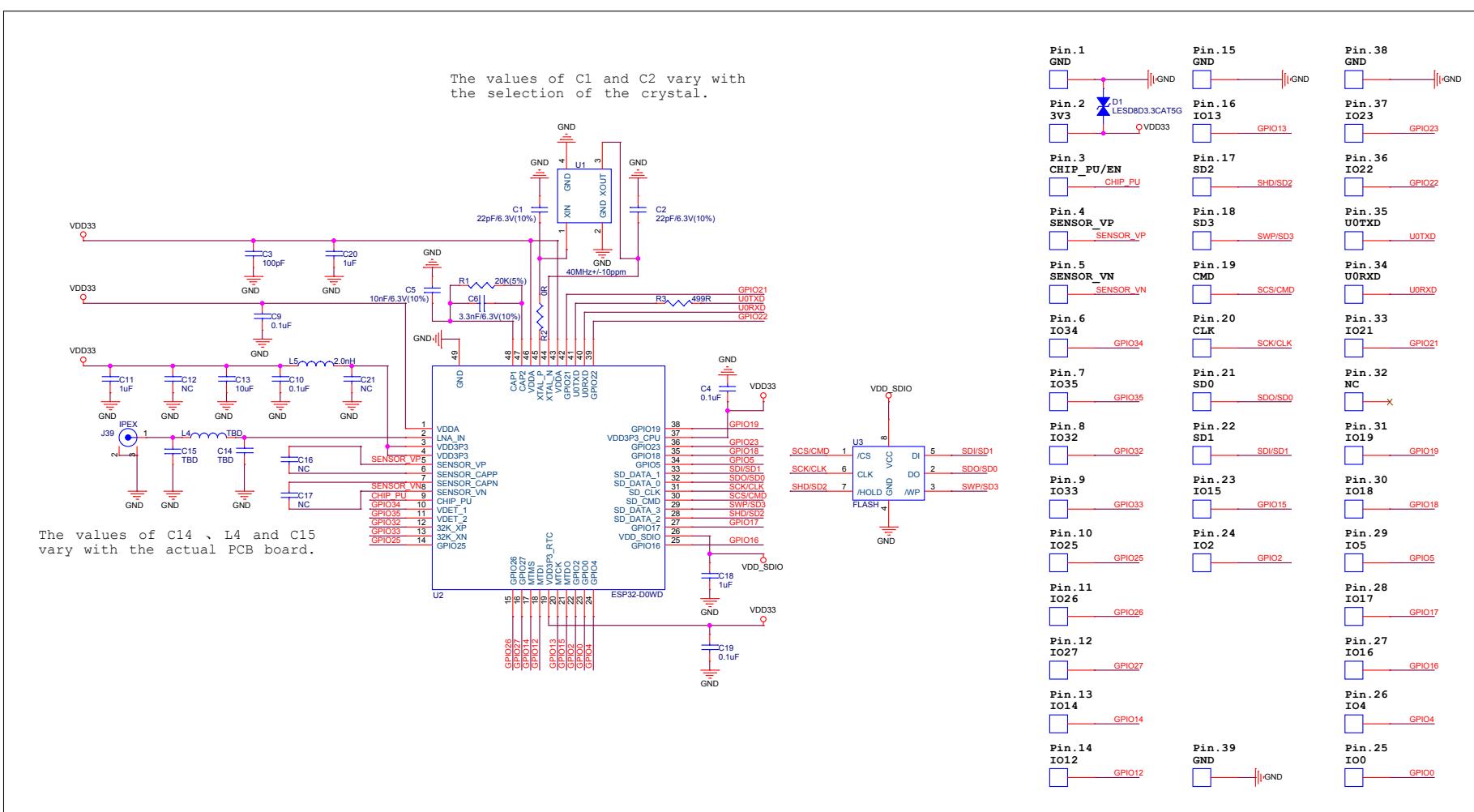


图 4: ESP32-WROOM-32U 电路原理图

7 外围原理图

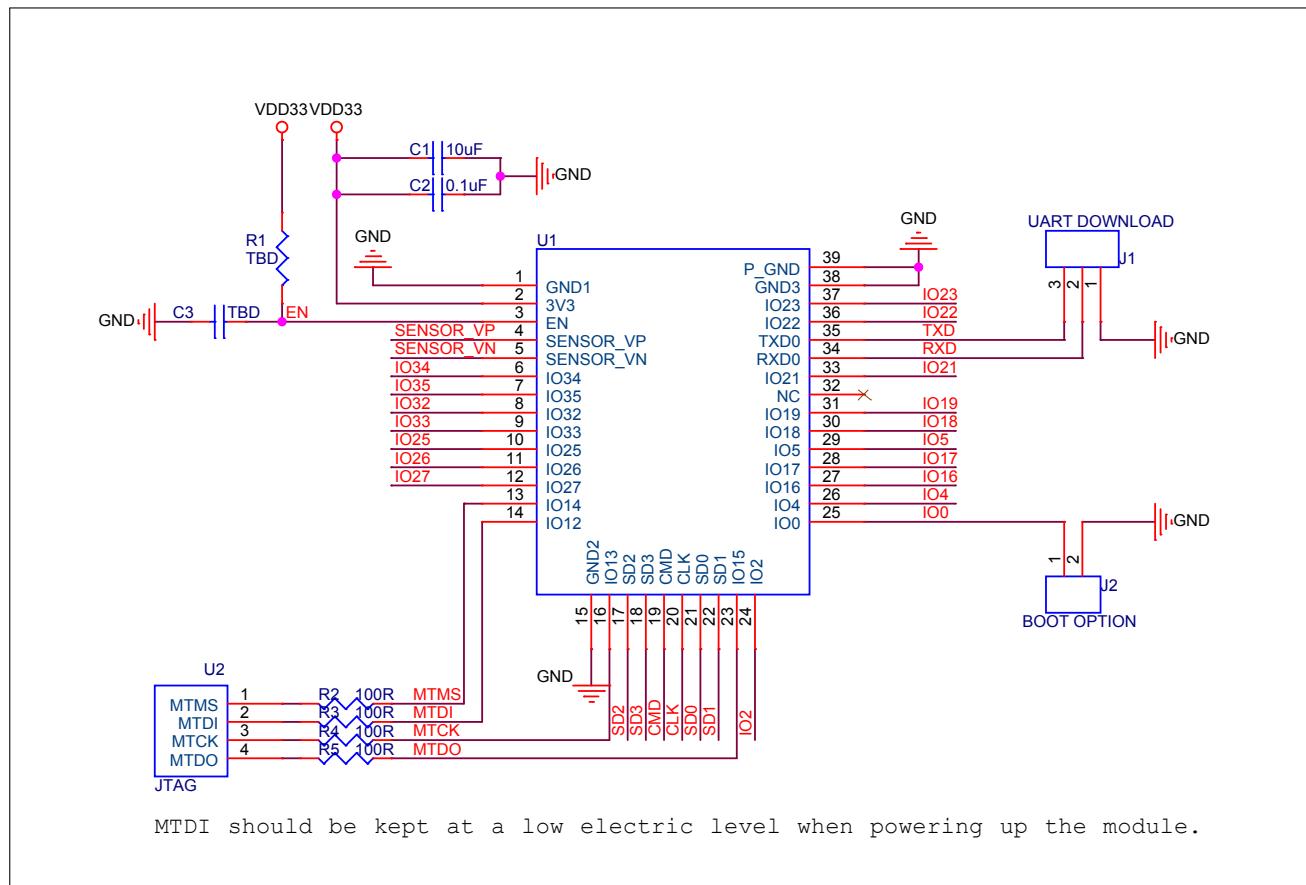


图 5: ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 外围原理图

说明：

- 管脚 39 可以不焊接到底板。若用户将该管脚焊接到底板，请确保使用适量的焊锡膏。
 - 为确保芯片上电时的供电正常，EN 管脚处需要增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为 $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$ ，但具体数值仍需根据模组电源的上电时序和芯片的上电复位时序进行调整。芯片的上电复位时序图可参考[《ESP32 技术规格书》](#)中的电源管理章节。

不推荐用于新设计 (NRND)

8 模组尺寸

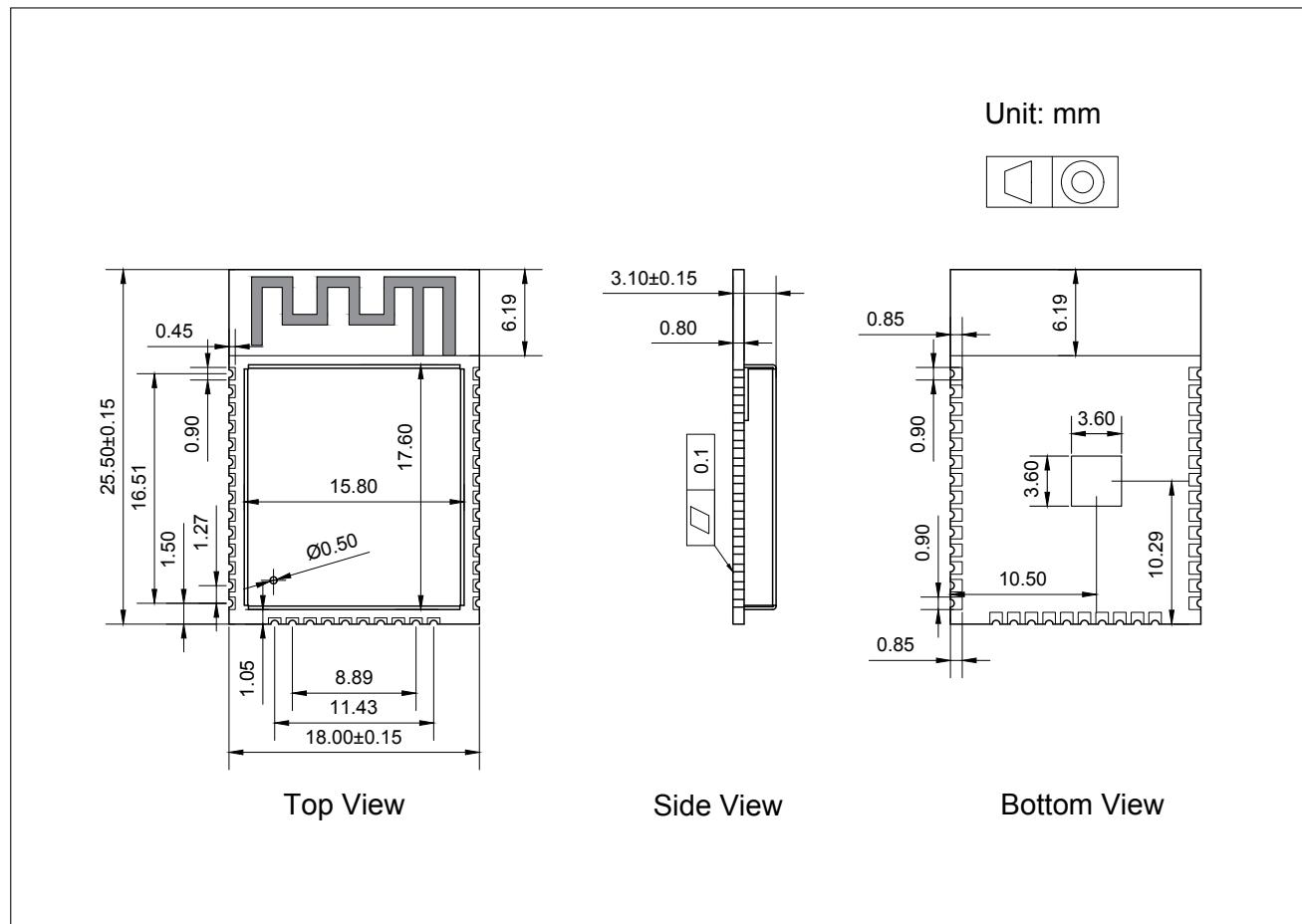


图 6: ESP32-WROOM-32D 尺寸

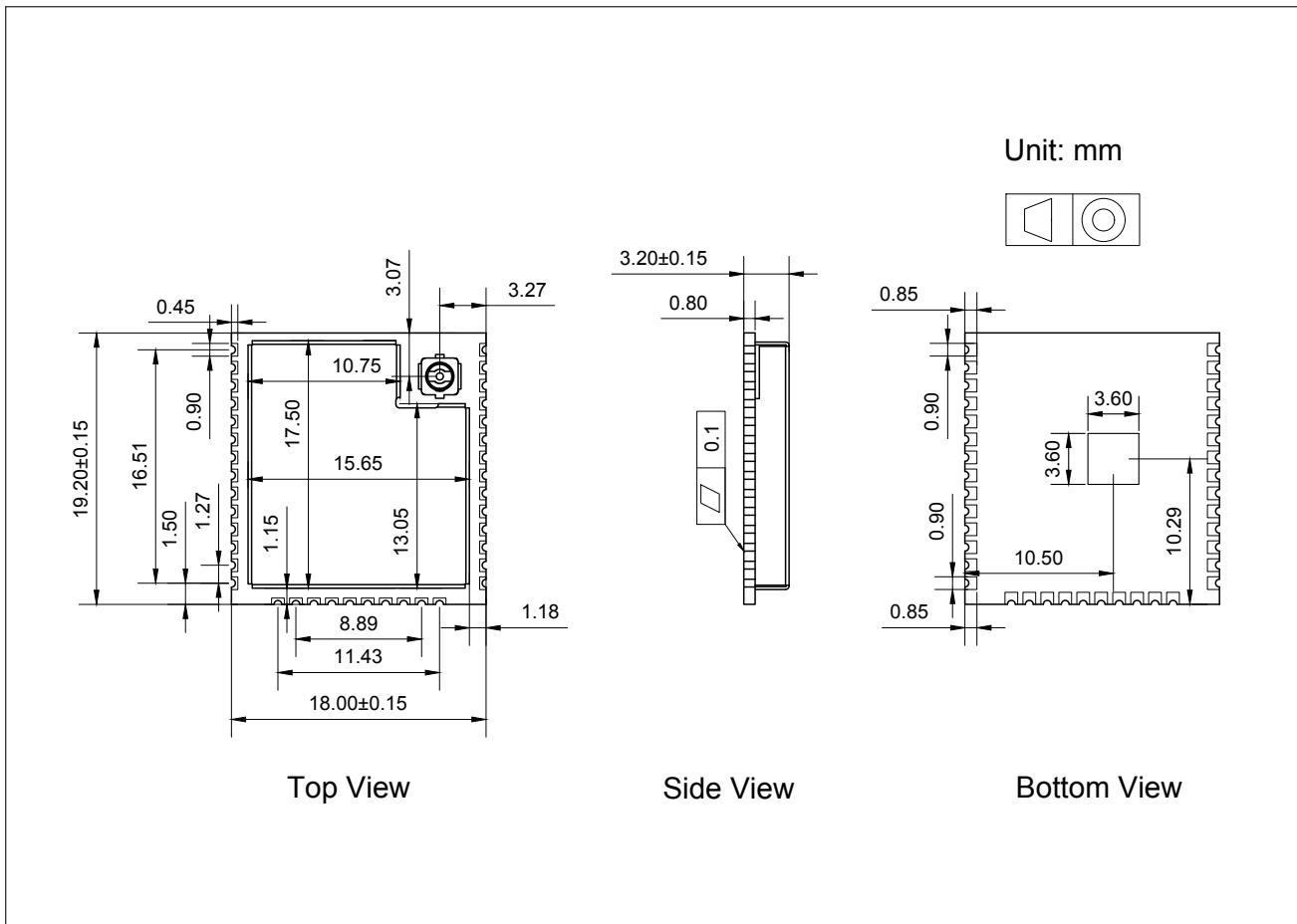


图 7: ESP32-WROOM-32U 尺寸

说明:

有关卷带、载盘和产品标签的信息，请参阅 [《乐鑫模组包装信息》](#)。

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

9 推荐 PCB 封装图形

本章节提供以下资源供您参考：

- 推荐 PCB 封装图，标有 PCB 设计所需的全部尺寸。详见图 8 [ESP32-WROOM-32D PCB 封装图形](#) 和图 9 [ESP32-WROOM-32U PCB 封装图形](#)。
 - 推荐 PCB 封装图的源文件，用于测量图 8 和 9 中未标注的尺寸。您可用 [Autodesk Viewer](#) 查看 [ESP32-WROOM-32D](#) 和 [ESP32-WROOM-32U](#) 的封装图源文件。
 - [ESP32-WROOM-32D](#) 的 3D 模型。请确保下载的 3D 模型为 .STEP 格式（注意，部分浏览器可能会加 .txt 后缀）。

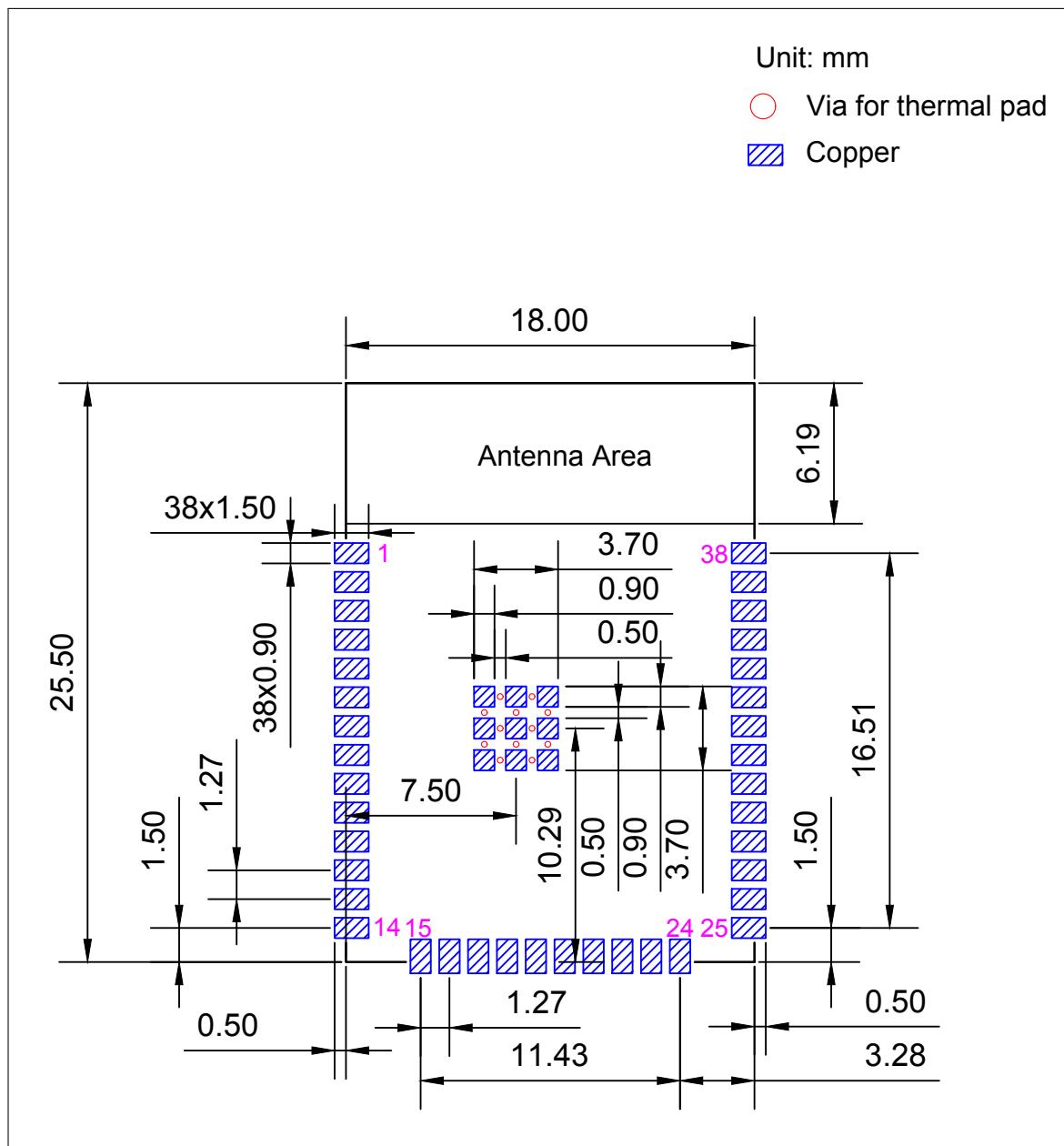


图 8: ESP32-WROOM-32D PCB 封装图形

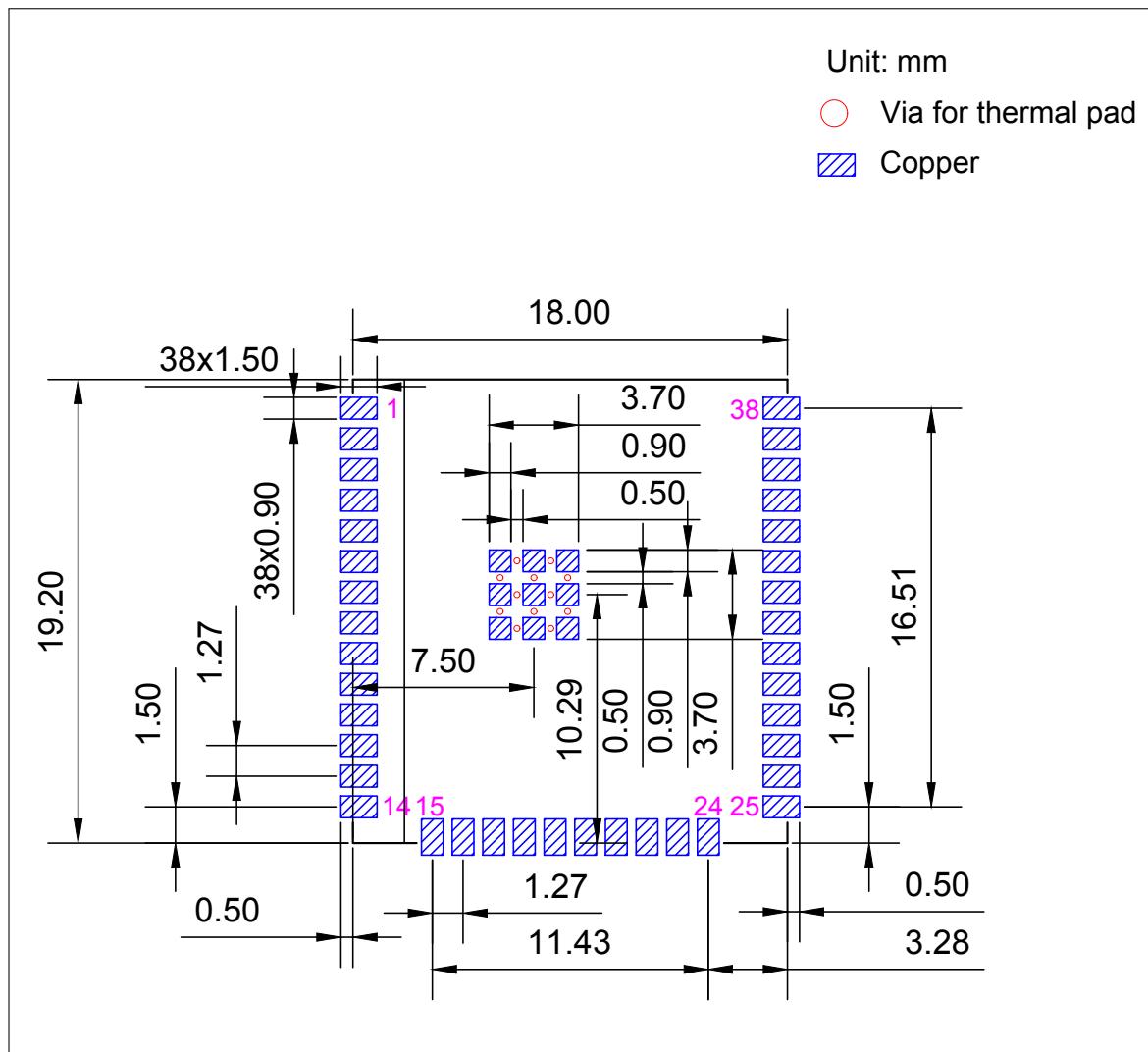


图 9: ESP32-WROOM-32U PCB 封装图形

10 外部天线连接器尺寸

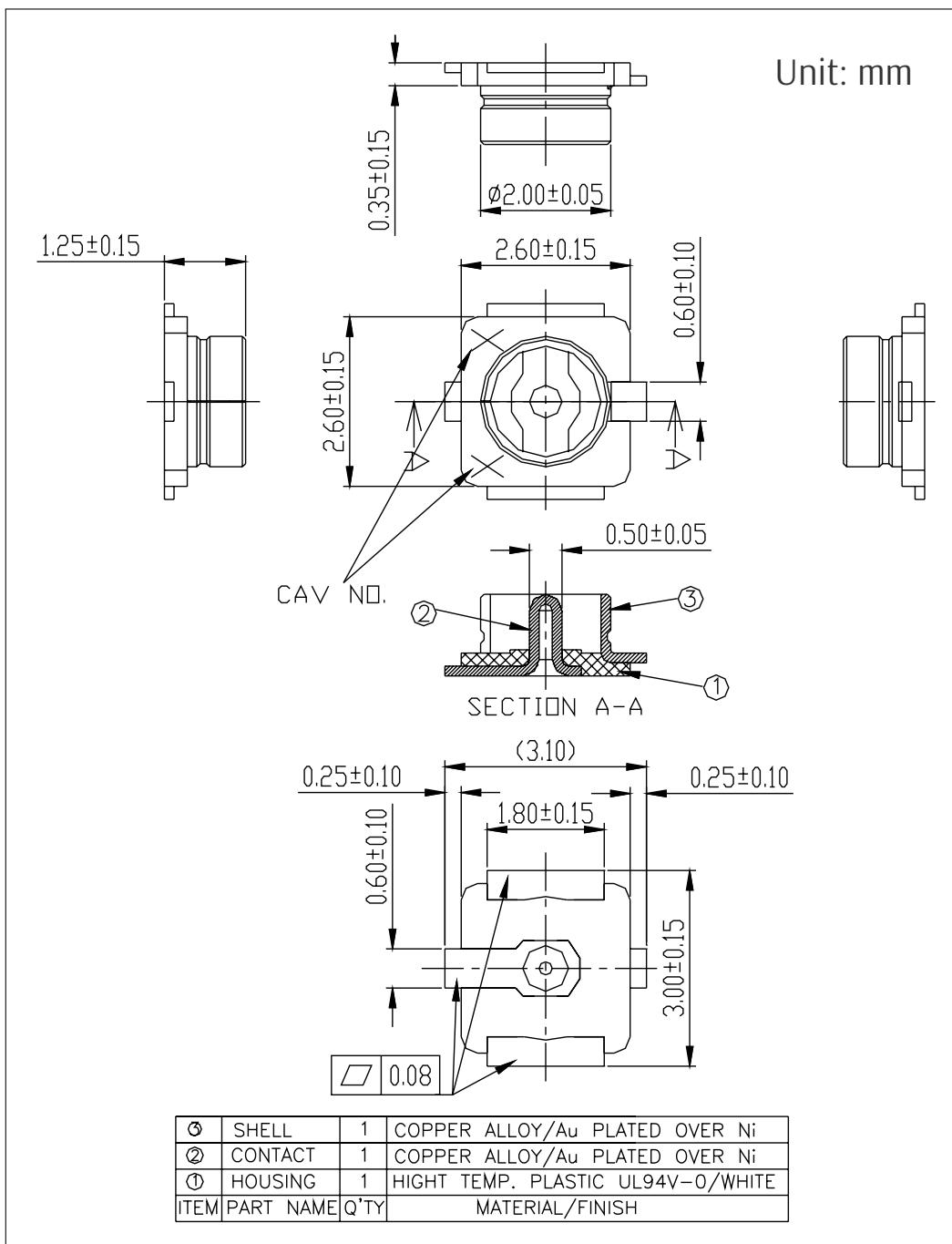


图 10: ESP32-WROOM-32U 外部天线连接器尺寸图

不推荐用于新设计 (NRND)

11 产品处理

11.1 存储条件

密封在防潮袋 (MBB) 中的产品应储存在 $< 40^{\circ}\text{C}/90\%\text{RH}$ 的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。

真空袋拆封后，在 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}, 60\%\text{RH}$ 下，必须在 168 小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

11.2 静电放电 (ESD)

- 人体放电模式 (HBM): $\pm 2000 \text{ V}$
- 充电器件模式 (CDM): $\pm 500 \text{ V}$

11.3 回流焊温度曲线

建议模组只过一次回流焊。

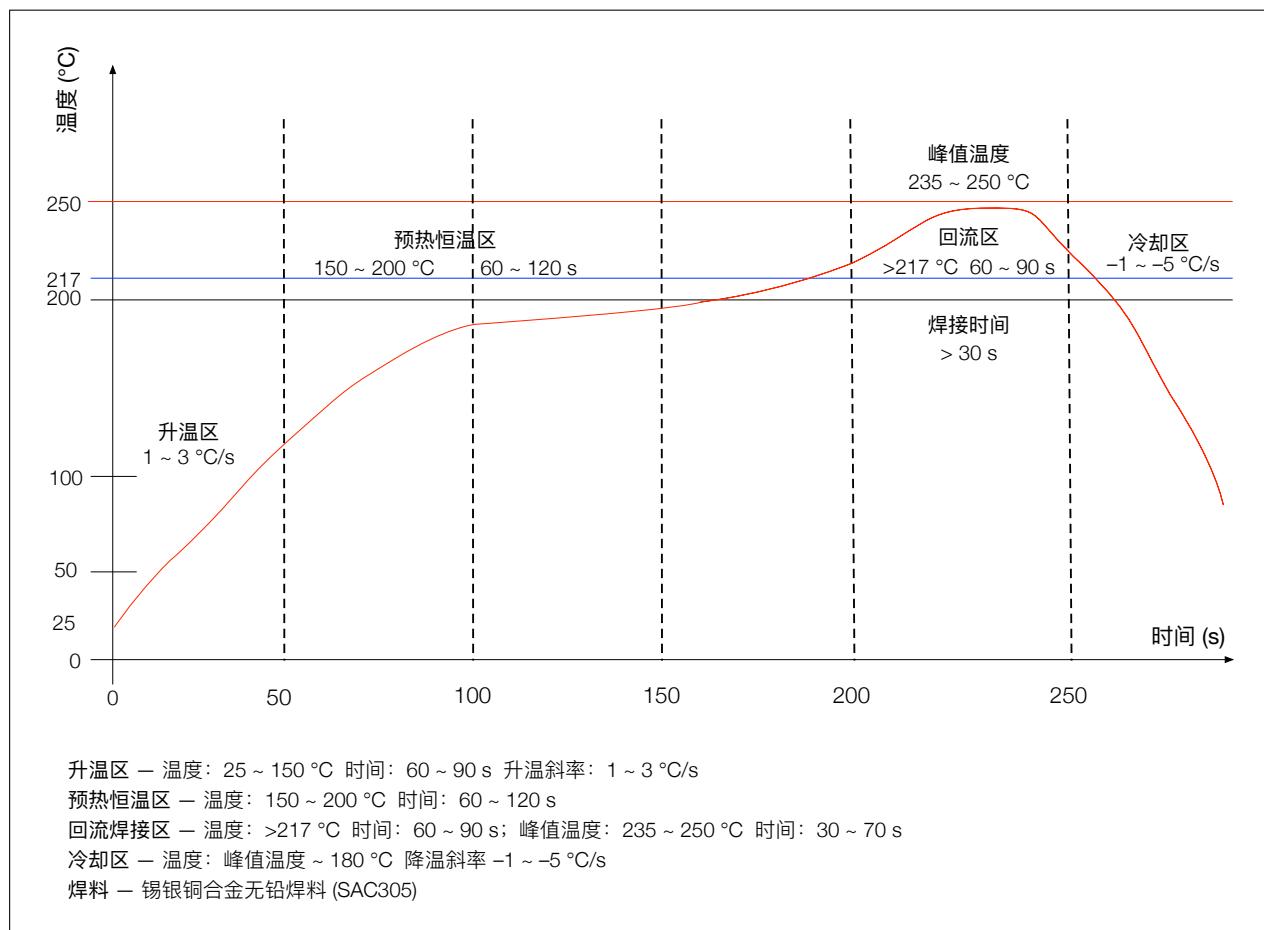


图 11: 回流焊温度曲线

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

11.4 超声波振动

请避免将乐鑫模组暴露于超声波焊接机或超声波清洗机等超声波设备的振动中。超声波设备的振动可能与模组内部的晶振产生共振，导致晶振故障甚至失灵，进而致使模组无法工作或性能退化。

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

12 相关文档和资源

相关文档

- [《ESP32 技术规格书》](#) – 提供 ESP32 芯片的硬件技术规格。
- [《ESP32 技术参考手册》](#) – 提供 ESP32 芯片的存储器和外设的详细使用说明。
- [《ESP32 硬件设计指南》](#) – 提供基于 ESP32 芯片的产品设计规范。
- [《ESP32 勘误表及解决办法》](#) – 提供关于 ESP32 芯片的设计问题的说明和解决方案。
- 证书
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/certificates>
- ESP32 产品/工艺变更通知 (PCN)
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/pcns>
- ESP32 公告 – 提供有关安全、bug、兼容性、器件可靠性的信息
<https://espressif.com/zh-hans/support/documents/advisories>
- 文档更新和订阅通知
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/documents>

开发者社区

- [《ESP32 ESP-IDF 编程指南》](#) – ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架
<https://github.com/espressif>
- ESP32 论坛 – 工程师对工程师 (E2E) 的社区，您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。
<https://esp32.com/>
- *The ESP Journal* – 分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。
<https://blog.espressif.com/>
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos>

产品

- ESP32 系列芯片 – ESP32 全系列芯片。
<https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32>
- ESP32 系列模组 – ESP32 全系列模组。
<https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32>
- ESP32 系列开发板 – ESP32 全系列开发板。
<https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32>
- ESP Product Selector (乐鑫产品选型工具) – 通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。
<https://products.espressif.com/#/product-selector?language=zh>

联系我们

- 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品（线上商店）、成为供应商、意见与建议
<https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)

修订历史

日期	版本	发布说明
2023.02	v2.4	<p>重要更新:</p> <ul style="list-style-type: none"> 根据 PCN20221202 删除霍尔传感器相关内容 新增章节 11: 产品处理 <p>其他更新:</p> <ul style="list-style-type: none"> 在章节 2.3: Strapping 管脚 中增加 Strapping 管脚的时序说明 在章节 9: 推荐 PCB 封装图形 中增加 PCB 封装图形源文件以及模组 3D 模型 (如有)
2022.03	v2.3	<p>更新表 1 在表 2 中新增 RF 认证证书链接 更新表 6 在图 7 下方新增一条说明 更新外部天线连接器相关描述 新增章节 12: 相关文档和资源</p>
2021.08	v2.2	<p>替换《乐鑫产品订购信息》为乐鑫产品选型工具 更新表 2 中对 TWAI 的描述 标记本文档为(不推荐用于新设计)</p>
2021.02	V2.1	<p>更新 TWAI™ 为 TWAI® 更新图 回流焊温度曲线下方的说明 更新图 5: ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 外围原理图下方的说明 更新图 6: ESP32-WROOM-32D 尺寸、图 7: ESP32-WROOM-32U 尺寸、图 8: ESP32-WROOM-32D PCB 封装图形 和图 9: ESP32-WROOM-32U PCB 封装图形</p>
2020.11	V2.0	<p>在表 2 中增加 TWAI™; 在图 回流焊温度曲线下方增加一条说明; 更新 RC 电路中的电容值为 1 μF; 添加文档反馈链接。</p>
2019.09	V1.9	<ul style="list-style-type: none"> 将供电电压范围从 2.7 V ~ 3.6 V 改为 3.0 V ~ 3.6 V; 在表 2 ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格中增加潮湿敏感度等级 (MSL) 3; 在表 9 Wi-Fi 射频特性下方增加对于“工作频率范围”和“输出功率”的说明; 更新章节 7 中外围原理图并增加一条关于 RC 延迟电路的说明; 更新章节 9 PCB 封装图形。
2019.01	V1.8	将表 11 中的“射频功率控制范围”从 -12 ~ +12 改为 -12 ~ +9 dBm。
2018.10	V1.7	<p>在表 2 中增加大容量 flash 和高温版定制模组的说明; 在表 6 “绝对最大额定值”中增加“IO 输出总电流”; 在表 8 “DC 直流电气特性”中增加各个电源域的拉电流平均值。</p>
2018.09	V1.6	将 ESP32-WROOM-32D 模组尺寸图 6 中的孔径由 1.00 mm 改为 0.50 mm。

不推荐用于新设计 (NRND)

日期	版本	发布说明
2018.08	V1.5	<ul style="list-style-type: none"> 在表 2 “ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格” 中增加可靠性测试项目，删除软件相关内容； 更新章节 3.4 RTC 和低功耗管理； 更新模组尺寸； 更新模组尺寸图 8 和图 7； 更新表 9: Wi-Fi 射频特性。
2018.06	V1.4	<ul style="list-style-type: none"> 删除表 2 ESP32-WROOM-32D & ESP32-WROOM-32U 产品规格中温度传感器； 更新章节 3 功能描述； 在章节 7 外围原理图中增加说明； 增加章节 9 PCB 封装图形； <p>电气特性相关的更新：</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新表 6 绝对最大额定值； 增加表 7 建议工作条件； 增加表 8 DC 直流电气特性； 更新表 11 低功耗蓝牙发射器特性中“增益控制步长”，“邻道发射功率”参数。
2018.04	V1.3	<p>更新图 4 ESP32-WROOM-32U 原理图。</p> <p>更新图 3 ESP32-WROOM-32D 原理图。</p>
2018.02	V1.2	更新图 4 ESP32-WROOM-32U 原理图。
2018.02	V1.1	<p>更新章节 6 电路原理图。</p> <p>删除低噪声放大器相关内容。</p> <p>将模组 ESP-WROOM-32D 更名为 ESP32-WROOM-32D。</p> <p>在表 2 中添加模组认证信息。</p> <p>更新章节 3.1 CPU 和内存中 eFuse 的相关描述。</p>
2017.11	V1.0	首次发布。

不推荐用于新设计 (NRND)



免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2023 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司。保留所有权利。

[不推荐用于新设计 \(NRND\)](#)